TEAC

技术连络书

NO: DTS-4390

有关文件: X-3109

机种: MD-CD1MK3 MD-CD1MK3 MD-CD1BMK3 MD-70CD

发行日: 2019/9/27

变更前

配布部门

董事长

开发部

制一课 制二课 技术课

总经理 制造部

品管部

生管课 采购课 部管课 受检课

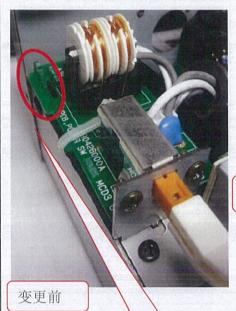
业务课

MD-70CD MD-CD1MK3等机种电源开关机板组装变更连络书

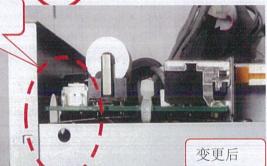
1、症状: MD-70CD、MD-CD1MK3、MD-CD1BMK3机种电源开关变更原因。

2、原因: 日本要求。

3、对策(暂定): MD-70CD、MD-CD1MK3、MD-CD1BMK3机种电源开关变更原因, 所以电源开关机板组装要变更,删除部品: E90431600A PCB POWER SUB MCD3G 和部品M0333460 SNAP RIVET, SR5-5.5 G的安装, 具体如下:



取消铆钉安装



改为水口在下面,

外观OK

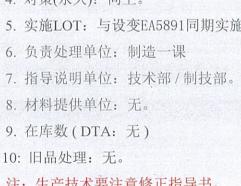
取消机板安装

日本开发 台湾开发

4. 对策(永久): 同上。

5. 实施LOT: 与设变EA5891同期实施。

注: 生产技术要注意修正指导书。



承认:

技術部 2019 SEP 27 經理 宋

确认:

担当:

变更后

王文峰 2019 -09- 27

发行单位: 技术部

FORM NO: DTA-04-T007

X-3109 発行番号

TEAC

作業連絡書

発行元

開発本部 開発管理部 生産技術課 実施LOT/実施日

1頁目参照

EA5891の変更に同期して実施

表題 POWER SW変更に伴う捨て基板の削除

設変EA5891にて一綺電子製Power SWへ変更を行いましたが、SWのbondingの影響で 実装時にPOWER SW基板に対して傾いて取り付き、組立への影響が出る可能性が あることが判明しました。一部機種はSW自体を固定する為、傾きの影響は有りませんが、 下記記載の機種は、子基板を使用してPOWER SW基板と別基板を嵌め合わせている為、 組立への影響が考えられます。

ですので、傾きの影響が出ないように子基板を削除する方法で対応致します。

〇対象機種

MD-CD1MK3/MD-CD1BMK3/MD-70CD

〇対象部品

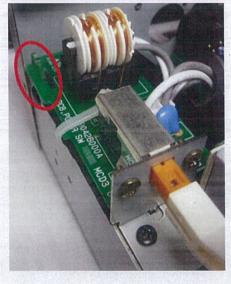
E90431600A PCB.POWER SUB MCD3 G M0333460 SNAP RIVET, SR5-5.5 G

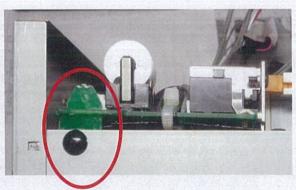
〇実施に関して

子基板の削除は、EA5891のPOWER SW変更に同期して削除を行って下さい。

〇作業内容

・現状(子基板、Rivet有り)





Rev	改訂内容	年月日	担当	承認			関係書類 EA5891 EA6033	
С								
E					承認	確認	担当	頁
F				Entrance of	2019.9.26	2019/9/25	2019/9/25	1
G				Sale Media	松浦	宮城	藤野	1
Н								2

配布先 (改定:'110912) 本社 SCM本部 SCM管理部 管理課 購買課 音響機器(事) 営業部 海外販売課 国内販売課 カスタマーサホート課 マーケティング部 開発部 部長(表紙のみ) H/W開発1課 H/W開発2課 F/W開発課 機構開発課 開発業務課 技術課 情報機器(事) SCM本部 品質保証部 部長

品証1課 品証2課

安規·環境管理課 入間

TMS(青梅) TMS図面管理

TMS(富士吉田

MTS 修理センター ハーツセンター

海外 TTC(台北) DTA TAC 社外

竹村電子

その他(上記以外)

TEAC

作業連絡書

発行元 開発本部 開発管理部 生産技術課 機種 実施LOT/実施日

1頁目参照 E

EA5891の変更に同期して実施

・子基板削除の状態(子基板、Rivet無し) ※POWER SW、及びPOWER SW基板の固定は、POWER SW前部のfrangeと BRACKETでの固定のみとなります。

